



## HP-D 系列数控 & 可编程铝基加热台

HP-4D  
175x175mm  
加热台

HP-1D  
115x115mm  
加热台

GHP-6D  
290x290mm  
加热台

### 应用:

- ▶ 蒸馏、萃取和消化
- ▶ 加热水试剂
- ▶ 半导体加热
- ▶ 酸/碱消化-痕量金属分析。等
- ▶ 样品干燥
- ▶ 一般试剂加热
- ▶ 加热TLC板
- ▶ 蒸发
- ▶ 警告/固化应用锡膏、粘合剂和焊料
- ▶ 粘度研究
- ▶ 反应优化
- ▶ 溶解度研究
- ▶ 安全恒温器

### 特点:

- ▶ 温度可以°C或°F显示。
- ▶ 数字定时器和温度斜坡功能 (仅限HP-1D)
- ▶ 数字设定值和实际温度读数。
- ▶ PID微处理器控制器在整个温度范围内提供精确的温度调节。范围, 包括接近环境的低温。
- ▶ 温度可以通过内部传感器在基板表面进行控制, 也可以通过热电偶浸入式探头在样品处进行控制。
- ▶ 安全: 如果传感器损坏, 加热器的电源将关闭。
- ▶ 温度范围: 高于环境温度至300°C (可选400°C)。
- ▶ 顶板耐化学腐蚀, 易于清洁。
- ▶ 良好的热传导使热量均匀地分布在整個受热基板上。
- ▶ 指示灯有加热指示。
- ▶ 特殊的辐射防护罩使设备在连续运行期间保持散热。
- ▶ 底座后部的支撑装置。
- ▶ 选项: 外部温度。传感器200mm长, 3.2mm直径。



HP-400  
400x400mm  
加热台

### 可选选项:

- ▶ RS232
- ▶ RS485
- ▶ 单独的控制箱。
- ▶ 编程
- ▶ 温度高达400°C

GHP-4X2D  
500x250mm 加热台 更大表面, 更大装载量

型号	温度范围	台面尺寸	温度稳定性	整体规格	WATT	重量
HP-1D	40-300°C (可选350°C)	115x115mm	±1°	W140xH110xD220mm	450W	1.3kg
HP-4D	40-300°C (可选350°C)	175x175mm	±1°	W200xH150xD260mm	750W	2.4kg
GHP-4D	40-300°C (可选350°C)	250x250mm	±1°	W250xH150xD260mm	1500W	3.4kg
GHP-6D	40-300°C (可选350°C)	290x290mm	±1°	W290xH150xD305mm	1700W	4.5kg
HP-400	Up to 370°C (可选350°C)	400x400mm	±1°	W400xH150xD400mm	3000W	12kg
HP-600	Up to 370°C (可选350°C)	400x600mm	±1°	W400xH150xD600mm	4500W	18kg
GHP-4X2D	40-300°C (可选350°C)	500x250mm	±1°	W500xH150xD250mm	3000W	6.6kg
HP-1X5D	40-300°C (可选350°C)	588x115mm	±1°	W600xH150xD145mm	2000W	5kg